

2013-2017年中国电子信息材料行业产销需求与投资预测分析报告

目 录

CONTENTS

- 第1章：电子信息材料行业发展综述
 - 1.1 电子信息材料行业定义及分类
 - 1.1.1 电子信息材料行业的定义
 - 1.1.2 电子信息材料的分类
 - 1.2 电子信息材料行业市场环境分析
 - 1.2.1 行业政策环境分析
 - (1) 行业相关政策
 - (2) 行业相关规划
 - 1.2.2 行业经济环境分析
 - (1) 国际宏观经济环境分析
 - (2) 国内宏观经济环境分析
 - (3) 行业宏观经济环境分析
- 第2章：电子信息材料行业发展现状与前瞻
 - 2.1 电子信息行业发展概况
 - 2.1.1 电子信息行业总体运行概况
 - (1) 电子信息行业投资规模
 - (2) 电子信息行业运营情况
 - 2.1.2 电子信息行业进出口分析
 - 2.1.3 电子信息行业发展前景分析
 - 2.2 电子信息行业主要产品市场现状与预测
 - 2.2.1 彩电
 - (1) 彩电产量分析
 - (2) 彩电主要生产企业
 - (3) 彩电零售规模
 - (4) 彩电效益情况
 - (5) 彩电市场规模预测
 - 2.2.2 数码相机
 - (1) 数码相机产量分析
 - (2) 数码相机主要生产企业
 - (3) 数码相机价格分析
 - (4) 数码相机市场分析
 - (5) 数码相机市场规模预测
 - 2.2.3 移动通讯终端
 - (1) 移动通讯终端产量分析
 - (2) 移动通讯终端主要生产企业
 - (3) 移动通讯终端市场格局
 - (4) 移动通讯终端市场规模预测
 - 2.2.4 微型电子计算机
 - (1) 微型电子计算机产量分析
 - (2) 微型电子计算机主要生产企业
 - (3) 微型电子计算机市场格局
 - (4) 微型电子计算机市场规模预测
 - 2.2.5 笔记本
 - (1) 笔记本产量分析
 - (2) 笔记本主要生产企业
 - (3) 笔记本市场发展动态
 - (4) 笔记本市场规模预测
 - 2.2.6 显示器
 - (1) 显示器产量分析
 - (2) 显示器主要生产企业
 - (3) 显示器市场发展动态

(4) 显示器市场规模预测

2.2.7 集成电路

- (1) 集成电路产销量分析
- (2) 集成电路主要生产企业
- (3) 集成电路市场应用分析
- (4) 集成电路市场规模预测

2.3 电子信息材料行业发展现状与前瞻

- 2.3.1 电子信息材料行业市场规模
- 2.3.2 电子信息材料行业发展趋势
- 2.3.3 电子信息材料最新研究进展
- 2.3.4 电子信息材料行业发展前景

第3章：半导体材料行业市场现状与预测

3.1 半导体材料行业发展概况

3.2 半导体材料行业产值规模

- 3.2.1 前端半导体材料市场规模
- 3.2.2 后端半导体材料市场规模

3.3 半导体材料行业市场分析

- 3.3.1 多晶硅
 - (1) 多晶硅产能
 - (2) 多晶硅产量
 - (3) 多晶硅供求平衡情况
 - (4) 国内外芯片生产线技术水平
 - (5) 多晶硅材料市场规模预测
- 3.3.2 芯片塑封料
 - (1) 芯片塑封料产量
 - (2) 芯片塑封料主要厂商
- 3.3.3 键合金丝
 - (1) 键合金丝产量
 - (2) 键合金丝主要厂商
- 3.3.4 引线框架
 - (1) 引线框架产量
 - (2) 引线框架主要厂商

3.4 半导体材料研究进展

3.5 半导体材料发展趋势

第4章：光电子材料行业市场现状与预测

4.1 液晶显示材料行业市场分析

- 4.1.1 玻璃基板
 - (1) 产能分析
 - (2) 供需情况分析
 - (3) 市场状况分析
 - (4) 主要生产商
 - (5) 市场规模预测
- 4.1.2 背光模组
 - (1) 供需情况分析
 - (2) 市场状况分析
 - (3) 主要生产商
 - (4) 市场规模预测
- 4.1.3 偏光片
 - (1) 产能分析
 - (2) 供需情况分析
 - (3) 市场状况分析
 - (4) 价格分析
 - (5) 主要生产商
 - (6) 市场规模预测
- 4.1.4 光学膜
 - (1) 产能分析
 - (2) 市场状况分析
 - (3) 主要生产商
 - (4) 市场规模预测

- 4.1.5 ITO靶材
 - (1) 供需情况分析
 - (2) 市场状况分析
 - (3) 主要生产商
 - (4) 市场规模预测

- 4.1.6 液晶
 - (1) 产能分析
 - (2) 供需情况分析
 - (3) 主要生产商
 - (4) 市场规模预测

- 4.1.7 彩色滤光片

4.2 非线性光学功能材料行业市场分析

- 4.2.1 非线性光学晶体

- (1) 三硼酸锂
- (2) 偏硼酸钡

- 4.2.2 激光晶体

- (1) 掺钕钒酸钪晶体
- (2) 掺钕钒酸钪晶体

4.3 光纤材料行业市场分析

- 4.3.1 光纤预制棒

- (1) 光纤预制棒产量分析
- (2) 光纤预制棒需求量分析
- (3) 光纤预制棒供需状况分析
- (4) 光纤预制棒价格分析
- (5) 光纤预制棒进出口状况分析

- 4.3.2 锆

- (1) 锆产量分析
- (2) 锆需求量分析
- (3) 锆供需状况分析
- (4) 锆价格分析
- (5) 锆进出口状况分析
- (6) 锆市场规模预测

- 4.3.3 光纤

- (1) 光纤产量分析
- (2) 光纤需求量分析
- (3) 光纤供需状况分析
- (4) 光纤价格分析
- (5) 光纤进出口状况分析
- (6) 光纤市场规模预测

第5章：磁性材料行业市场现状与预测

5.1 磁性材料主要产品发展现状

- 5.1.1 永磁性材料发展现状
- 5.1.2 软磁性材料发展现状
- 5.1.3 其它磁性材料发展现状

5.2 永磁性材料市场分析

- 5.2.1 永磁铁氧体市场发展状况

- (1) 市场结构分析
- (2) 市场需求分析
- (3) 生产企业状况
- (4) 原料市场分析
- (5) 市场需求预测

- 5.2.2 钕铁硼磁性材料市场发展状况

- (1) 市场结构分析
- (2) 市场需求分析
- (3) 生产企业状况
- (4) 原料市场分析
- (5) 市场需求预测

- 5.2.3 钕钴永磁性材料市场发展状况

- (1) 生产企业状况

(2) 发展前景分析

5.3 软磁性材料市场分析

5.3.1 软磁铁氧体市场发展状况

- (1) 市场结构分析
- (2) 市场需求分析
- (3) 生产企业状况
- (4) 原料市场分析
- (5) 市场需求预测

5.3.2 非晶软磁性材料市场发展状况

- (1) 市场应用分析
- (2) 发展前景分析

第6章：电子信息材料行业技术分析

6.1 光纤预制棒制备技术分析

6.1.1 芯棒制造技术

- (1) 改进的化学气相沉积法 (MCVD) 工艺
- (2) 棒外化学气相沉积法 (OVD) 工艺
- (3) 轴向化学气相沉积法 (VAD) 工艺
- (4) 微波等离子体激活化学气相沉积法 (PCVD) 工艺

6.1.2 外包层制造技术

- (1) 套管法
- (2) 等离子喷涂法
- (3) 火焰水解法
- (4) 熔胶—凝胶法

6.2 半导体光刻技术分析

6.2.1 半导体光刻技术发展

6.2.2 半导体光刻技术分析

- (1) 光学光刻技术
- (2) 极紫外光刻技术
- (3) X射线光刻技术
- (4) 电子束光刻技术
- (5) 离子束光刻技术

6.2.3 半导体光刻技术发展趋势

6.3 半导体封装技术分析

6.3.1 半导体封装技术发展

6.3.2 半导体封装技术分析

- (1) 传统半导体封装的工艺
- (2) 键合工艺
- (3) BGA封装技术
- (4) CSP封装技术

6.3.3 半导体封装技术发展趋势

6.4 磁性材料技术分析

6.4.1 磁性材料生产工艺

6.4.2 磁性材料技术水平

- (1) 装备技术水平
- (2) 产品技术水平

第7章：电子信息材料行业重点企业经营分析

7.1 山东新华锦国际股份有限公司

7.1.1 公司发展简况分析

7.1.2 公司产品结构分析

7.1.3 公司技术水平及研发动向

7.1.4 公司经营情况分析

- (1) 公司主要经济指标
- (2) 公司盈利能力分析
- (3) 公司运营能力分析
- (4) 公司偿债能力分析
- (5) 公司发展能力分析

7.1.5 公司经营优劣势分析

7.1.6 公司最新发展动向分析

7.1.7 公司发展战略及规划

7.2 深圳新宙邦科技股份有限公司

- 7.2.1 公司发展简况分析
- 7.2.2 公司产品结构分析
- 7.2.3 公司技术水平及研发动向
- 7.2.4 公司经营情况分析
 - (1) 公司主要经济指标
 - (2) 公司盈利能力分析
 - (3) 公司运营能力分析
 - (4) 公司偿债能力分析
 - (5) 公司发展能力分析
- 7.2.5 公司经营优劣势分析
- 7.2.6 公司最新发展动向分析
- 7.2.7 公司发展战略及规划

7.3 浙江永太科技股份有限公司

- 7.3.1 公司发展简况分析
- 7.3.2 公司产品结构分析
- 7.3.3 公司技术水平及研发动向
- 7.3.4 公司经营情况分析
 - (1) 公司主要经济指标
 - (2) 公司盈利能力分析
 - (3) 公司运营能力分析
 - (4) 公司偿债能力分析
 - (5) 公司发展能力分析
- 7.3.5 公司经营优劣势分析
- 7.3.6 公司最新发展动向分析
- 7.3.7 公司发展战略及规划

7.4 湖北鼎龙化学股份有限公司

- 7.4.1 公司发展简况分析
- 7.4.2 公司产品结构分析
- 7.4.3 公司技术水平及研发动向
- 7.4.4 公司经营情况分析
 - (1) 公司主要经济指标
 - (2) 公司盈利能力分析
 - (3) 公司运营能力分析
 - (4) 公司偿债能力分析
 - (5) 公司发展能力分析
- 7.4.5 公司经营优劣势分析
- 7.4.6 公司最新发展动向分析
- 7.4.7 公司发展战略及规划

7.5 宁波康强电子股份有限公司

- 7.5.1 公司发展简况分析
- 7.5.2 公司产品结构分析
- 7.5.3 公司技术水平及研发动向
- 7.5.4 公司经营情况分析
 - (1) 公司主要经济指标
 - (2) 公司盈利能力分析
 - (3) 公司运营能力分析
 - (4) 公司偿债能力分析
 - (5) 公司发展能力分析
- 7.5.5 公司经营优劣势分析
- 7.5.6 公司最新发展动向分析
- 7.5.7 公司发展战略及规划

……另有23家企业分析。

第8章：电子信息材料行业投资风险与机会分析

8.1 电子信息材料行业投资风险分析

- 8.1.1 行业进入壁垒分析
- 8.1.2 行业投资风险分析

- (1) 宏观经济环境风险
 - (2) 技术风险
 - (3) 市场风险
 - (4) 其他风险
- 8.2 电子信息材料行业投资机会及建议**
- 8.2.1 电子信息材料行业投资现状分析
 - 8.2.2 电子信息材料行业投资机会分析
 - (1) 经济环境机会分析
 - (2) 行业政策机会分析
 - (3) 市场环境机会分析
 - (4) 细分行业机会分析
 - 8.2.3 电子信息材料行业投资建议
- 8.3 电子信息材料行业信贷分析**
- 8.3.1 电子信息材料行业信贷环境分析
 - 8.3.2 电子信息材料行业信贷机会分析
 - 8.3.3 电子信息材料行业信贷行为分析

图表目录

- 图表1: 2009-2012年电子信息行业投资规模及增速 (单位: 亿元, %)
- 图表2: 全球前端半导体材料市场规模 (单位: 亿元, %)
- 图表3: 全球后端半导体材料市场规模 (单位: 亿元, %)
- 图表4: 半导体制造与封装材料供应链
- 图表5: 半导体制造材料比重 (单位: %)
- 图表6: 半导体封装材料比重 (单位: %)
- 图表7: 全球多晶硅供求平衡表
- 图表8: 中国与全球芯片生产线技术水平比较
- 图表9: 引线框市场规模
- 图表10: 液晶材料供应链
- 图表11: 液晶面板材料成本结构 (单位: %)
- 图表12: 全球玻璃基板产能
- 图表13: 全球玻璃基板供求情况
- 图表14: 2008-2012年山东新华锦国际股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表15: 2008-2012年山东新华锦国际股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表16: 2008-2012年山东新华锦国际股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表17: 2008-2012年山东新华锦国际股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表18: 2008-2012年山东新华锦国际股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表19: 山东新华锦国际股份有限公司经营优劣势分析
- 图表20: 2008-2012年深圳新宙邦科技股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表21: 2008-2012年深圳新宙邦科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表22: 2008-2012年深圳新宙邦科技股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表23: 2008-2012年深圳新宙邦科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表24: 2008-2012年深圳新宙邦科技股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表25: 深圳新宙邦科技股份有限公司经营优劣势分析
- 图表26: 2008-2012年浙江永太科技股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表27: 2008-2012年浙江永太科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表28: 2008-2012年浙江永太科技股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表29: 2008-2012年浙江永太科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表30: 2008-2012年浙江永太科技股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表31: 浙江永太科技股份有限公司经营优劣势分析
- 图表32: 2008-2012年湖北鼎龙化学股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表33: 2008-2012年湖北鼎龙化学股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表34: 2008-2012年湖北鼎龙化学股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表35: 2008-2012年湖北鼎龙化学股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表36: 2008-2012年湖北鼎龙化学股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表37: 湖北鼎龙化学股份有限公司经营优劣势分析

- 图表38: 2008-2012年宁波康强电子股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表39: 2008-2012年宁波康强电子股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表40: 2008-2012年宁波康强电子股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表41: 2008-2012年宁波康强电子股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表42: 2008-2012年宁波康强电子股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表43: 宁波康强电子股份有限公司经营优劣势分析
- 图表44: 2008-2012年有研半导体材料股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表45: 2008-2012年有研半导体材料股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表46: 2008-2012年有研半导体材料股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表47: 2008-2012年有研半导体材料股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表48: 2008-2012年有研半导体材料股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表49: 有研半导体材料股份有限公司经营优劣势分析
- 图表50: 2008-2012年长飞光纤光缆有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表51: 2008-2012年长飞光纤光缆有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表52: 2008-2012年长飞光纤光缆有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表53: 2008-2012年长飞光纤光缆有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表54: 2008-2012年长飞光纤光缆有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表55: 长飞光纤光缆有限公司经营优劣势分析
- 图表56: 2008-2012年陕西烽火电子股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表57: 2008-2012年陕西烽火电子股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表58: 2008-2012年陕西烽火电子股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表59: 2008-2012年陕西烽火电子股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表60: 2008-2012年陕西烽火电子股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表61: 陕西烽火电子股份有限公司经营优劣势分析
- 图表62: 2008-2012年江苏亨通光电股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表63: 2008-2012年江苏亨通光电股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表64: 2008-2012年江苏亨通光电股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表65: 2008-2012年江苏亨通光电股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表66: 2008-2012年江苏亨通光电股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表67: 江苏亨通光电股份有限公司经营优劣势分析
- 图表68: 2008-2012年江苏中天科技股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表69: 2008-2012年江苏中天科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表70: 2008-2012年江苏中天科技股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表71: 2008-2012年江苏中天科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表72: 2008-2012年江苏中天科技股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表73: 江苏中天科技股份有限公司经营优劣势分析
- 图表74: 2008-2012年彩虹显示器件股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表75: 2008-2012年彩虹显示器件股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表76: 2008-2012年彩虹显示器件股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表77: 2008-2012年彩虹显示器件股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表78: 2008-2012年彩虹显示器件股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表79: 彩虹显示器件股份有限公司经营优劣势分析
- 图表80: 2008-2012年石家庄宝石电子玻璃股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表81: 2008-2012年石家庄宝石电子玻璃股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表82: 2008-2012年石家庄宝石电子玻璃股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表83: 2008-2012年石家庄宝石电子玻璃股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表84: 2008-2012年石家庄宝石电子玻璃股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表85: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司经营优劣势分析
- 图表86: 2008-2012年诚志股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表87: 2008-2012年诚志股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表88: 2008-2012年诚志股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表89: 2008-2012年诚志股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表90: 2008-2012年诚志股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表91: 诚志股份有限公司经营优劣势分析
- 图表92: 2008-2012年乐凯胶片股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表93: 2008-2012年乐凯胶片股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表94: 2008-2012年乐凯胶片股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表95: 2008-2012年乐凯胶片股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表96: 2008-2012年乐凯胶片股份有限公司发展能力分析 (单位: %)

- 图表97: 乐凯胶片股份有限公司经营优劣势分析
- 图表98: 2008-2012年浙江南洋科技股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表99: 2008-2012年浙江南洋科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表100: 2008-2012年浙江南洋科技股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表101: 2008-2012年浙江南洋科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表102: 2008-2012年浙江南洋科技股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表103: 浙江南洋科技股份有限公司经营优劣势分析
- 图表104: 2008-2012年苏州锦富新材料股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表105: 2008-2012年苏州锦富新材料股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表106: 2008-2012年苏州锦富新材料股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表107: 2008-2012年苏州锦富新材料股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表108: 2008-2012年苏州锦富新材料股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表109: 苏州锦富新材料股份有限公司经营优劣势分析
- 图表110: 2008-2012年深圳长城开发科技股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表111: 2008-2012年深圳长城开发科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表112: 2008-2012年深圳长城开发科技股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表113: 2008-2012年深圳长城开发科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表114: 2008-2012年深圳长城开发科技股份有限公司发展能力分析 (单位: %)
- 图表115: 深圳长城开发科技股份有限公司经营优劣势分析
- 图表116: 2008-2012年芜湖长信科技股份有限公司主要经济指标分析 (单位: 万元)
- 图表117: 2008-2012年芜湖长信科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)
- 图表118: 2008-2012年芜湖长信科技股份有限公司运营能力分析 (单位: 次)
- 图表119: 2008-2012年芜湖长信科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)
- 图表120: 2008-2012年芜湖长信科技股份有限公司发展能力分析 (单位: %)

……另有61个图表。

如需了解报告详细内容, 请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!